PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002179810 A

(43) Date of publication of application: 26.06.02

(51) Int. CI

C08J 5/00 B29C 41/12 C08G 73/10 // D01F 6/74 B29K 79:00 B29L 7:00 C08L 79:08

(21) Application number: 2000381951

(22) Date of filing: 15.12.00

(71) Applicant:

TEIJIN LTD

(72) Inventor:

NISHIO REI HONDA SUSUMU SADANOBU JIROU

(54) METHOD FOR PRODUCING POLYIMIDE FORM

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a high-strength polyimide form, especially polyimide film or polyimide fiber, having been unavailable so far by conventional technologies.

SOLUTION: This method for producing a polyimide form comprises the steps of (1) forming a polyamic acid-containing solution to a desired form, (2)

contacting the resultant form with a condensation agent-containing solution to convert the polyamic acid to polyisoimide, (3) drying the form containing the polyisoimide, (4) introducing the thus dried form into a solvent to effect swelling the form, (5) orienting or drawing the thus swollen form, and (6) heating the thus oriented or drawn form to effect imidation of the polyisoimide.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-179810 (P2002-179810A)

(43)公開日 平成14年6月26日(2002.6.26)

(51) Int.Cl.7	設別記号	FΙ	テーマコード(参考)
CO8J 5/00) CFG	C 0 8 J 5/00	CFG 4F071
B 2 9 C 41/12	2	B 2 9 C 41/12	4 F 2 O 5
C 0 8 G 73/10)	C 0 8 G 73/10	4 J 0 4 3
// D01F 6/74	l	D01F 6/74	A 4L035
B29K 79:00)	B 2 9 K 79:00	
	審査請求	未請求 請求項の数3 〇	L (全 8 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2000-381951(P2000-381951)	(71)出願人 000003001	
		帝人株式会	社
(22)出願日	平成12年12月15日(2000.12.15)	大阪府大阪	反市中央区南本町1丁目6番7号
		(72)発明者 西尾 玲	
		山口県岩田	団市日の出町2番1号 帝人株式
		会社岩国研	行究センター内
		(72)発明者 本多 勧	
		山口県岩田	国市日の出町2番1号 帝人株式
		会社岩国研	一般センター内
		(74)代理人 100077263	
		弁理士 自	如 新博
	•		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポリイミド成形体の製造法

(57)【要約】

【課題】 本発明の目的は、従来の技術では得られなかった、高強度のポリイミド成形体、特にフィルム及び繊維の製造法を提供するものである。

【解決手段】 (1) ポリアミド酸を含む溶液を所望の 形状に成形し、(2) 該成形体を縮合剤を含む溶液と接 触させ該ポリイミド酸をポリイソイミドに転化し、

(3) 該ポリイソイミドを含む成形体を乾燥し、(4) 該乾燥した成形体を溶剤中に導入して膨潤させ、(5) 該膨潤した状態で延伸し、そして(6) 加熱して該ポリイソイミドをイミド化する、ポリイミド成形体の製造 法。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (1) ポリアミド酸を含む溶液を所望の 形状に成形し、(2) 該成形体を縮合剤を含む溶液と接 触させ該ポリイミド酸をポリイソイミドに転化し、

(3) 該ポリイソイミドを含む成形体を乾燥し、(4) 該乾燥した成形体を溶剤中に導入して膨潤させ、(5) 該膨潤した状態で延伸し、そして(6)加熱して該ポリ イソイミドをイミド化する、ポリイミド成形体の製造 法。

及びピロメリット酸を主成分として形成されたものであ る請求項1記載のポリイミド成形体の製造法。

【請求項3】 ポリアミド酸を含む溶液をフィルム状に 成形し、ついで該成形体を縮合剤を含む溶液中に導入し て該ポリイミド酸をポリイソイミドに転化する、請求項 1または2記載のポリイミド成形体の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はポリイミド成形体の 製造法に関し、さらに詳しくは、ポリアミド酸を原料と 20 した、新規なポリイミドからなるフィルム、繊維等の成 形体の製造法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ポリイミドはその優れた耐熱性や機械物 性から幅広く工業的に利用されている。特に全芳香族ポ リイミドは剛直な構造を持つことから特に高い耐熱性や 機械物性を発揮することが期待される。しかしこのよう な剛直な全芳香族ポリイミドは不融不溶でありポリイミ ドの状態での成形加工が困難である。そこで前駆体の状 態での成形がこころみられてきた。その主なものは、ア 30 ミン成分と酸無水物の反応からなるポリアミド酸あるい はポリアミドエステルの状態で繊維・フィルムに成型す るものであるが、これらの方法でも配向によりポリイミ ドの物性を改良した例は限られたものしかない。

【0003】高分子論文集Vol. 65, No 5, pp 2 82-290においてはポリパラフェニレンピロメリッ トイミドの前駆体であるポリアミド酸溶液を製膜後乾燥 し、得られたポリアミド酸フィルムを溶剤中で一軸に延 伸したのちイミド化する方法が報告されている。得られ たフィルムの引張り弾性率は、延伸倍率とともに向上し 40 105 GPaに到達するが、引張り強度は0.2~ 0.3 GPaといずれも低く実用に適するレベルにな V١.

【0004】またポリイミド前駆体として、ポリパラフ ェニレンピロメリットイミドの前駆体としてポリアミド エステルを用いた例がある。例えばPolymer P

reprints, Japan Vol. 41, No. 9 (1992) 3752-3754においては長鎖(炭 素数10~18)のエステル基をポリマー鎖に導入した 前駆体ポリアミドエステルを湿式紡糸したものを、延伸 配向したのち加熱によりイミド化する方法が提案されて いる。しかしながら得られたポリイミド繊維の強度はた かだか0. 46Gpaであり延伸による強度の改善は限 られたものである。

【0005】その他のポリイミド前駆体として、イミド 【請求項2】 ポリアミド酸がパラフェニレンジアミン 10 の構造異性体であるポリイソイミドを利用した報告があ る。例えばMaclomoleculus 1992, 25, 4559-4568が挙げられる。しかしながら 現在のところ、このポリイソイミドの状態で延伸した例 はなく、さらに熱処理することによって得られる強度の 改善されたポリイミドフィルムは知られていない。

> 【0006】この様に配向により剛直な全芳香族ポリイ ミドの強度を大きく改善しうる延伸技術は未完成であっ た。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、従来 の技術では得られなかった、高強度のポリイミド成形 体、特にフィルム及び繊維の製造法を提供するものであ

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は次のとおりであ

- 1. (1) ポリアミド酸を含む溶液を所望の形状に成 形し、(2) 該成形体を縮合剤を含む溶液と接触させ該 ポリイミド酸をポリイソイミドに転化し、(3) 該ポリ イソイミドを含む成形体を乾燥し、(4) 該乾燥した成 形体を溶剤中に導入して膨潤させ、(5) 該膨潤した状 態で延伸し、そして(6)加熱して該ポリイソイミドを イミド化する、ポリイミド成形体の製造法。
- ポリアミド酸がパラフェニレンジアミン及びピロ メリット酸を主成分として形成されたものである上記1 のポリイミド成形体の製造法。
- ポリアミド酸を含む溶液をフィルム状に成形し、 ついで該成形体を縮合剤を含む溶液中に導入して該ポリ イミド酸をポリイソイミドに転化する、上記1,2のポ リイミド成形体の製造法。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明におけるポリイソイミドと は下記式(I)

[0010]

【化1】

2

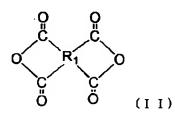
【0011】 (式中、Ar,は炭素数1~50の少なく とも4価の有機基を表し、該有機基は、単環式脂肪族 基、単環式芳香族基、縮合多環式芳香族基、及び芳香族 基が直接又は架橋員より相互に連結された非縮合多環式 10 ルボン酸二無水物、2,3,3',4'ービフェニルテ 芳香族基からなる群より選ばれた少なくとも一種の4価 の基を表す。また式中Ar2は炭素数1~50少なくと も2価の有機基を表し、該有機基は、単環式脂肪族基、 単環式芳香族基、縮合多環式芳香族基及び芳香族基が直 接又は架橋員より相互に連結された非縮合多環式芳香族 基からなる群より選ばれた少なくとも一種の2価の基を 表す。) で示される繰り返し単位のポリイソイミド成分 が全体の5%以上のものであり、好ましくは50%以 上、さらに好ましくは80%以上である。かかるポリイ ソイミドは、上記式 (I) 中の2つの繰り返し単位のい 20 ずれかからなるものでもよく、両方を有していてもよ い。

【0012】上記ポリイソイミドはその前駆体であるポ リアミド酸を原料として用いて、フィルム状あるいは繊 維状等所望の形状の成形体とし、該成形体を縮合剤によ りポリイソイミド化させることにより得ることができ る。

【0013】(イ)ポリアミド酸の製造 ポリイソイミドの前駆体であるポリアミド酸は、溶媒中 で酸無水物とジアミンとを重合反応させることにより得 30

【0014】かかる酸無水物としては下記式(II) [0015]

【化2】



【0016】 (式中R, は炭素数1~50の少なくとも 4価の有機基を表す)で示される構造を有するものであ る。

【0017】酸無水物の具体例としては、例えば、ピロ メリット酸二無水物、1,2,3,4-ベンゼンテトラ カルボン酸二無水物、2、3、5、6-ピリジンテトラ カルボン酸二無水物、2,3,4,5-チオフェンテト ラカルボン酸二無水物、2,2',3,3'ーベンゾフ ェノンテトラカルボン酸二無水物、2,3',3,4' -ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3,

(I)

3', 4, 4'ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無 水物、3,3',4,4'ービフェニルテトラカルボン 酸二無水物、2,2',3,3'ービフェニルテトラカ トラカルボン酸二無水物、3,3',4,4'-p-テ ルフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,2',3, 3'-p-テルフェニルテトラカルボン酸二無水物、 2, 3, 3', 4'-p-テルフェニルテトラカルボン 酸二無水物、1,2,4,5-ナフタレンテトラカルボ ン酸二無水物、1,2,5,6-ナフタレンテトラカル ボン酸二無水物、1,2,6,7ーナフタレンテトラカ ルボン酸二無水物、1,4,5,8-ナフタレンテトラ カルボン酸二無水物、2,3,6,7-ナフタレンテト ラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-アントラセン テトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6-アントラ センテトラカルボン酸二無水物、1,2,6,7-フェ ナンスレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,7,8 ーフェナンスレンテトラカルボン酸二無水物、1,2, 9,10-フェナンスレンテトラカルボン酸二無水物、 3, 4, 9, 10-ペリレンテトラカルボン酸二無水 物、2,6-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テ トラカルボン酸二無水物、2,7-ジクロロナフタレン -1, 4, 5, 8-テトラカルボン酸二無水物、2, 3, 6, 7ーテトラクロロナフタレンー1, 4, 5, 8 ーテトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8ーテトラ クロロナフタレンー2,3,6,7-テトラカルボン酸 二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニル)エー テル二無水物、ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) エーテル二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェニ ル) メタン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェ ニル)メタン二無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフ ェニル)スルホン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキ シフェニル) スルホン二無水物、1,1-ビス(2,3 40 -ジカルボキシフェニル) エタン二無水物、1,1-ビ ス(3,4-ジカルボキシフェニル)エタン二無水物、 2, 2-ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル)プロパ ン二無水物、2、2-ビス(3,4-ジカルボキシフェ ニル)プロパン二無水物、2,6-ビス(3,4-ジカ ルボキシフェノキシ) ピリジン二無水物、1,1,1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル)プロパン二無水物、ビス(3. 4-ジカルボキシフェニル)ジメチルシラン二無水物、 等が挙げられるがこれに限るものではない。

【0018】本発明のポリアミド酸の重合に使用される

50

ジアミンとしては、下記式 (111) [0019]

 $H_2 N - R_2 - NH_2$

【0020】(式中R:は炭素数1~50の少なくとも 2価の有機基を表す)で示されるものである。具体例と して、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミ ン、1,4-ジアミノナフタレン、1,5-ジアミノナ フタレン、1,8ージアミノナフタレン、2,6ージア ミノナフタレン、2, 7-ジアミノナフタレン、2, 6 ージアミノアントラセン、2, 7ージアミノアントラセ 10 ー (4ーアミノフェノキシ) フェニル] メタン、ビス ン、1,8-ジアミノアントラセン、2,4-ジアミノ トルエン、2, 5-ジアミノ (m-キシレン)、2, 5 ージアミノピリジン、2,6ージアミノピリジン、3, 5-ジアミノピリジン、2,4-ジアミノトルエンベン ジジン、3,3'ージアミノビフェニル、3,3'ージ クロロベンジジン、3,3'-ジメチルベンジジン、 3, 3'ージメトキシベンジジン、2, 2'ージアミノ ベンゾフェノン、4,4'ージアミノベンゾフェノン、 3, 3'ージアミノジフェニルエーテル、4, 4'ージ アミノジフェニルエーテル、3,3'ージアミノジフェ 20 ニルメタン、4, 4'ージアミノジフェニルメタン、 3, 3'ージアミノジフェニルスルホン、4, 4'ージ アミノジフェニルスルホン、3,3'ージアミノジフェ ニルスルフィド、4, 4'ージアミノジフェニルスルフ ィド、4,4'ージアミノジフェニルチオエーテル、 4, 4' -ジアミノ-3, 3', 5, 5' -テトラメチ ルジフェニルエーテル、4,4'ージアミノー3, 3', 5, 5'ーテトラエチルジフェニルエーテル、 4, 4'-ジアミノ-3, 3', 5, 5'-テトラメチ ·ルジフェニルメタン、1,3-ビス(3-アミノフェノ 30 3,3-ヘキサフルオロ-2,2-ビス(4-アミノフ キシ) ベンゼン、1、3-ビス(4-アミノフェノキ シ) ベンゼン、1,4-ビス(3-アミノフェノキシ) ベンゼン、1, 4ービス (4ーアミノフェノキシ) ベン ゼン、2,6-ビス(3-アミノフェノキシ)ピリジ ン、1, 4-ビス(3-アミノフェニルスルホニル)べ ンゼン、1, 4ービス (4ーアミノフェニルスルホニ ル) ベンゼン、1, 4-ビス (3-アミノフェニルチオ エーテル) ベンゼン、1, 4-ビス(4-アミノフェニ ルチオエーテル) ベンゼン、4,4'ービス (3-アミ ノフェノキシ) ジフェニルスルホン、4, 4'ービス (4-アミノフェノキシ) ジフェニルスルホン、ビス (4-アミノフェニル) アミンビス (4-アミノフェニ ル) - N-メチルアミンビス (4-アミノフェニル) -N-フェニルアミンビス (4-アミノフェニル) ホスフ ィンオキシド、1, 1ービス (3ーアミノフェニル) エ タン、1, 1ーピス(4ーアミノフェニル)エタン、 2, 2-ビス(3-アミノフェニル)プロパン、2, 2 ービス(4ーアミノフェニル)プロパン、2,2ービス (4-アミノー3, 5-ジメチルフェニル) プロパン、

【化3】

(III)

ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] スルホ ン、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]ス ルホン、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニ ル] エーテル、ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フ エニル] メタン、ビス [3-メチル-4-(4-アミノ フェノキシ)フェニル]メタン、ビス[3-クロロー4 [3, 5-ジメチルー4ー(4-アミノフェノキシ)フ ェニル] メタン、1, 1-ビス [4-(4-アミノフェ ノキシ)フェニル]エタン、1、1-ビス[3-メチル -4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]エタン、 1, 1-ビス[3-クロロー4-(4-アミノフェノキ シ) フェニル] エタン、1, 1-ビス[3, 5-ジメチ ルー4ー(4ーアミノフェノキシ)フェニル] エタン、 2, 2ービス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニ ル] プロパン、2, 2ービス[3-メチル-4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス [3-クロロー4-(4-アミノフェノキシ) フェニ ル] プロパン、2, 2ービス[3, 5ージメチルー4ー (4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、2, 2 ービス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ブタ ン、2、2ービス[3ーメチルー4ー(4ーアミノフェ ノキシ)フェニル]ブタン、2,2-ビス[3,5-ジ メチルー4ー(4-アミノフェノキシ)フェニル]ブタ ン、2, 2ービス[3, 5ージブロモー4ー(4ーアミ ノフェノキシ)フェニル]ブタン、1,1,1,3, ェニル) プロパン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフ ルオロー2, 2ービス[3ーメチルー4ー(4ーアミノ フェノキシ)フェニル]プロパン等が挙げられるがこれ に限るものではない。

【0021】またポリアミド酸を重合する際の溶媒とし ては、ポリアミド酸を溶解し、縮合剤と反応しない溶媒 であればよい。具体例としては、例えば、N, Nージメ チルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N ーメチルピロリドン、ヘキサメチルホスホルアミド、 1,3-ジメチルイミダゾリジノン、テトラメチルウレ ア、1, 3-ジピロピルイミダゾリジノン、Nーメチル カプロラクタム、ジメチルスルホキシド、ジメチルスル ホン、テトラメチルスルホン、エチレングリコール、な どの非プロトン性極性溶媒、ピリジン、2-ピコリン、 3-ピコリン、4-ピコリン、2、3-ルチジン、2、 4ールチジン、2,5ールチジン、2,6ールチジン、 3, 4ールチジン、3, 5ールチジン、2, 6ールチジ ン、などの複案芳香族化合物。クレゾール類などが挙げ られる。

4, 4'ービス(4ーアミノフェノキシ)ビフェニル、 50 【0022】なおこれらの溶媒は四塩化炭素、クロロホ

ルム、ジクロロメタン、1,1,1-トリクロロエタ ン、1, 1, 2ートリクロロエタン、1, 1, 1, 2-テトラクロロエタン、1, 1, 2, 2-テトラクロロエ タン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなど の有機ハロゲン化物、ベンゼン、トルエン、ベンゾニト リル、キシレン、ソルベントナフサ、及びジオキサンの ような他の溶媒と混合して使用することもできるがこれ に限るものではない。

【0023】ここで、ポリアミド酸を得るためには前記 の溶媒中、ジアミンの使用量が酸無水物のモル数に対す 10 プロピルエチルアミンといった三級脂肪族アミン; N, る比として好ましくは0.90~1.10であり、より 好ましくは0.95~1.05で反応させポリアミド酸 とすることが好ましい。

【0024】このポリアミド酸においては、ポリマーの 末端を封止することが好ましい。末端封止剤を用いて封 止する場合、その末端封止剤としては無水フタル酸及び その置換体、ヘキサヒドロ無水フタル酸及びその置換 体、無水コハク酸及びその置換体、アミン成分としては アニリン及びその置換体が挙げられるがこれに限るもの ではない。

【0025】(ロ)ポリイソイミドを含む成形体(フィ ルム、繊維)の製造法

上記のごとく得られたポリアミド酸を含む溶液は、所望 の形状に成形され、ついで縮合剤と反応させることによ り、イソイミド化された成形体となる。該成形体は溶媒 を含んでおり、この溶媒を該成形体から乾燥することに より除去する。

【0026】ポリアミド酸を含む溶液を、縮合剤と反応 させ溶媒を含んだポリイソイミドを含む成形体を製造す る方法としては限定するものではないが、次の方法をあ 30 げることができる。

【0027】(i)ポリアミド酸を含む溶液中に縮合剤」 を投入しポリイソイミドに転化させたのち、フイルム・ 繊維に成型する。

【0028】(ii)ポリアミド酸溶液をフィルムとして キャスト、もしくはノズルからの紡糸をしたのち、ポリ アミド酸を含む溶液中の溶媒を完全にもしくは部分的に 除去してから縮合剤と反応させポリイソイミド化する。

【0029】(iii)ポリアミド酸溶液をフィルムとし てキャストもしくはノズルからの紡糸し、縮合剤を含む 40 溶液に直接導入することによって、ポリイソイミドに転 化した成形体を得る。

【0030】上記のうち(ⅰ)は用いるポリイソイミド が溶剤可溶の場合にのみ用いることができる。(ii) お よび(iii)はポリイソイミドが溶剤に可溶・不要にか かわらずもちいることができることから、剛直性の高い ポリイミドを製造するさいに、好ましい方法である。

【0031】この時用いる縮合剤としては、例えば、無 水酢酸、無水安息香酸、トリフルオロ酢酸二無水物、の ごとき酸無水物:ホスゲン、塩化チオニル、塩化トシ

ル、塩化ニコチル等の塩化物;三塩化リン、亜リン酸ト リフェニル、ジエチルリン酸シアニドの如きリン化合 物; N, N '-ジシクロヘキシルカルボジイミドの如き N、N'-2置換カルボジイミドといった縮合剤が挙げ られ、より好ましくはN, N'ージシクロヘキシルカル ボジイミドであるがこれに限るものではない。

【0032】またさらにイソイミド化の進行を容易にす るために、例えば、トリメチルアミン、トリエチレンジ アミン、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソ N-ジメチルアニリン、1,8-ビス(N,N-ジメチ ルアミノ) ナフタレンの如き芳香族アミン、ピリジン、 ルチジン、キノリン、イソキノリン、1,8-ジアザビ シクロ[5.4.0] ウンデセン、N, Nージメチルア ミノピリジンの如き複素環式化合物を反応促進剤として 用いても良い。

【0033】縮合剤は、以下のような溶媒との溶液とし て用いることができる。溶液を構成する溶媒としては縮 合剤を溶解し反応せず、かつ縮合剤溶液がポリイソイミ ドを実質的に溶解しない一般有機溶媒であればよい。特 に好ましくは、縮合剤溶液がポリイソイミドを溶解しな いが膨潤させるものを用いることで、ポリイソイミド形 成に際し、縮合剤が十分に拡散し効果的に反応を促進さ せることができる。

【0034】このような溶媒としては、例えば、Nーメ チルー2-ピロリドン、N,N-ジメチルホルムアミ ド、N, N' - ジエチルアセトアミド、等のアミド系溶 媒及びに芳香族・炭化水素・アルコール・ケトン・エス テル・エーテル等の一般有機溶剤から選択することがで きる、特にNーメチルー2-ピロリドン、N, N', -ジメチルアセトアミドといった極性の高い溶媒がイミド 化後に剛直性の高いポリイミドを与えるポリイソイミド を用いる場合に好ましく用いられる。

【0035】これらの有機溶剤は単独で用いてもよく、 あるいは2種以上を併用しても良い。また得られるポリ イソイミド成分は水分と反応しポリアミド酸に戻るの で、溶液は脱水されていることが好ましい。

【0036】溶液中の縮合剤の濃度は特定するものでは ないが、反応を十分に進行させるためには、好ましくは 1%以上である。

【0037】縮合剤とポリアミド酸を反応させる際の反 応温度は、特に規定するものではないが、縮合剤溶液の 凝固点以上溶剤の沸点以下の温度を用いることができ

【0038】上記(i)のようにポリアミド酸を含む溶 液に直接縮合剤を添加した場合、得られるポリイソイミ ドを再沈殿等の手法を用いて単離しても良い。この単離 したポリイソイミドを溶媒に再溶解させ、フィルムとし てキャストもしくはノズルからの紡糸してもよい。この 50 際の再沈殿溶媒は特に限定するものではないが、水分を

20

10

含まず縮合剤を溶解しなおかつポリイソイミドを溶解しない溶媒であれば良い。また再溶解させずに溶融状態でキャストもしくはノズルから紡糸しても良い。この際の温度は特に限定するものではないが、イミド化しない温度であることが好ましい。

【0039】また同様に上記(i)の手法において、ポリイソイミド形成後単離せずポリイソイミド溶液を直接フィルムとしてキャスト、もしくはノズルからの紡糸してもよい。

【0040】上記(ii)のようにポリアミド酸を含む溶 10 液をフィルムとしてキャスト、もしくはノズルからの紡 糸して所望の形状に成形したのち、ポリアミド酸を含む 溶液の溶媒を完全にもしくは部分的に除去してから縮合 剤と反応させポリイソイミド化する場合の溶媒を除去する方法としては、減圧もしくは常圧における加熱による 除去、またより低沸点溶媒に浸漬し、溶媒置換を行った 後の減圧もしくは常圧における加熱による除去が挙げられるがこれに限られるものではない。

【0041】上記(iii)のようにポリアミド酸を含む溶液をフィルムとしてキャスト、もしくはノズルから紡 20 糸して所望の形状に成形し、縮合剤を含む溶液に直接導入することによって、ポリイソイミド成形体を得る方法における所望の形状としたポリアミド酸溶液の縮合剤を含む溶液への導入方法としては、一般に知られている湿式ならびに乾湿式成形方法等のいかなる方法を用いても良い。この製膜方法としてはダイ押し出しによる工法、アプリケーターを用いたキャスティング、コーターを用いる方法などが例示されるがこれに限定されるものではない。また湿式紡糸、ドライジェット紡糸などの紡糸方法が例示されるがこれに限定されるものではない。また湿式紡糸、ドライジェット紡糸などの紡糸方法が例示されるがこれに限定されるものではない。また 30 縮合剤の不活性化を防ぐためにもこれらの工程は低湿度雰囲気下で行うことが好ましい。

【0042】前述の(i)、(ii)、(iii)により得られたポリイソイミドを含む成形体を乾燥し、ポリイソイミドからなるフィルム、繊維等の成形体を得る。この乾燥において、該ポリイソイミドを含む成形体は溶媒が除去される。本発明において、ポリアミド酸を含む溶液中もしくは縮合剤を含む溶液中における溶剤の除去方法としては一般に知られているどんな方法を用いてもよい。すなわち減圧留去、凍結乾燥等どのような手段を用40いても良い。ただしその後の延伸性を上げるため、低温で行うのがより好ましい。またより沸点の低い、揮発性の高い溶媒中に浸漬し、溶媒置換を行った後に乾燥しても良い。

【0043】このようにして脱溶媒された成形体中の残留溶媒としては特に規定するものではないが重量基準で0.05~200%、より好ましくは1~100%である。ポリイソイミドの加水分解を防ぐためにもこれらの作業は乾燥雰囲気下で行うことが好ましい。

【0044】 (ハ) 延伸

上記(ロ)の方法を用いて得た残留溶媒を含むポリイソイミド成形体は、ついで溶剤により膨潤させ、この状態で延伸することによりポリイソイミド成形体の延伸体を得る。以下その詳細について述べる。

【0045】ポリイソイミド成形体を膨潤するのに用いる溶剤としては、ポリイソイミドを実質的に溶解させずに、膨潤させる溶剤であれば特に限定するものではない。このような溶媒としては例えばNーメチルー2ーピロリドン、N,Nージメチルホルムアミド、N,N'ージエチルアセトアミド、等のアミド系溶媒及び芳香族、炭化水素、アルコール、ケトン、エステル、エーテルといった一般有機溶剤が挙げられるが、これに限定されるものではない。これらの有機溶剤は単独で用いてもよく、2種以上を併用しても良い。さらにポリイソイミド化に用いた溶媒をそのまま用いることがより好ましい。また得られるポリイソイミド成分は水分と反応しポリアミド酸に戻るので、溶液は脱水されていることが好ましい。膨潤溶液中への浸漬時間としては、十分膨潤する時間であれば良い。

【0046】膨潤したポリイソイミド成形体の膨潤度はとくに限定するものではないが、好ましくは重量基準で $10\sim3000$ %であり、より好ましくは $100\sim2000$ %である。この際の膨潤度は膨潤した状態と乾燥した状態の重量の比から算出した。すなわち、乾燥状態の重さをW1、膨潤時の重さをW2とした場合膨潤度= $(W2 / W1 - 1) \times 100$ として算出した。

【0047】延伸方法は、一般に知られているいかなる方法を用いても良い。二軸延伸においては同時及び逐次延伸のいずれを用いても良い。また延伸は溶剤中、空気中、不活性雰囲気中、また加熱した状態でも良い。延伸の際の温度としては溶剤が揮発しない程度であれば良い。

【0048】得られたポリイソイミドの延伸体は、延伸後貧溶媒で洗浄し溶媒置換しても良い。この際の貧溶媒としては、炭化水素、アルコール、ケトン、エステル、エーテルといった一般有機溶剤が挙げられるが、これに限定されるものではない。これらの有機溶剤は単独で用いてもよく、2種以上を併用しても良い。

0 【0049】 (二) イミド化

前述の方法で製造したポリイソイミド延伸体を加熱による熱処理を行いイミド化する。この熱処理方法としては、例えば熱風加熱、真空加熱、赤外線加熱、マイクロ波加熱の他、熱板、ホットロールを用いた接触による加熱などが例示できるがこれに限定されるものではない。これらの工法を用いて50~500℃の間で熱処理することでポリイミドを得る。この際段階的に温度をあげることでイミド化を進行させることが好ましい。イミド化を十分行うことにより、耐加水分解性の良いフィルムが

50 得られる。

11

[0050]

【実施例】以下、実施例により本発明方法をさらに詳し く具体的に説明する。ただしこれらの実施例は本発明の 範囲が限定されるものではない。

【0051】なおポリアミド酸の対数粘度は、NMP中ポリマー濃度0.5g/100mlで35℃で測定したものである。また膨潤度は膨潤した状態と乾燥した状態の重量の比から算出した。すなわち、乾燥状態の重さをW1、膨潤時の重さをW2とした場合

(W2 / W1 - 1) × 100 = 膨潤 度

として算出した。また強伸度測定は25mm×5mmの サンプルを用い、引張り速度2mm/minで行いオリ エンテックUCT-1Tによって測定を行ったものである。

【0052】[実施例1]

(ア) ポリアミド酸溶液の作成

温度計・攪拌装置及び原料投入口を備えた反応容器に、窒素雰囲気下モレキュラーシーブスで脱水したNーメチルー2ーピロリドン(以下NMPと略す)910mLを 20いれ、さらにパラフェニレンジアミン19.9gを加えた後に完全に溶解した後、氷浴下0℃まで冷却した。この冷却したジアミン溶液に無水ピロメリット酸40.1gを添加し反応せしめた。室温下3時間反応させたのちアニリン0.011gを添加しさらに30分反応させた。反応終了後窒素雰囲気下で濾過したのち脱泡し、ポリアミド酸を含む溶液を得た。この溶液の対数粘度は4.12であり最終的なポリマー濃度は6wt%となった。

【0053】(イ)ポリイソイミドフィルムの製造 温度コントローラー、攪拌装置を備え付けた容器にN, N'ージシクロヘキシルカルボジイミド(以下DCCと 略す)濃度15wt%のNMP溶液を投入し、45℃に 加熱し、DCC浴を作成した。また上記(ア)で作成し たポリアミド酸を含む溶液を、ガラス基板上に厚み1.0mmのドクターブレードを用いてキャストした。これを前述のDCC浴に導入し10分反応固化させたのちガラス基板上から剥離し溶媒膨潤したポリイソイミドフィルムを得た(膨潤度1700%)。このポリイソイミドフィルムを枠中に固定した後、イソプロパノール中に浸漬し溶媒置換を行った後熱風乾燥し、ポリイソイミドフィルムを得た。この際の残留溶媒量は、30wt%であった。

12

10 【0054】(ウ)延伸

前述のポリイソイミドフィルムをNMP中に室温下20分浸漬させた後、切り出しそのイソイミドフィルムの両端をチャックで固定した。この際のフィルムの膨潤度は848%であった。これを室温下、二軸方向各2倍5mm/secの速度で延伸した。

【0055】延伸後フィルムが延伸機に取り付けられた 状態で二対の支持部材に固定した状態で延伸機からはず し、イソプロパノール中に室温下20分浸漬しイミド前 駆体から溶剤などを抽出して再度凝固させた。

20 【0056】 (エ) イミドの製造

上記(ウ)で製造したポリイソイミドを枠固定した後、乾燥空気下 200 \mathbb{C} で 20 分乾燥を行った後熱処理を行った。すなわち 250 \mathbb{C} で 1 分、 300 \mathbb{C} 2 分、 350 \mathbb{C} 5 分、 450 \mathbb{C} 5 分と段階的に温度を上げイミド化させ、ポリイミドフィルムを得た。得られたポリイミドフィルムの厚みは 9μ m、 引張り弾性率は縦 16.87G pa、横 13.25G Pa、 引張り強度は縦 0.34G Pa、 横 0.31G Pa、 伸度は縦 3.2%、 横 4.1% %であった。

30 [0057]

【発明の効果】本発明の方法を用いることで、延伸配向 により力学特性の改善されたポリイミドフィルム及び繊 維が製造できる。かかるポリイミド及び繊維はたとえば 電子基板材料として有用である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

B 2 9 L 7:00 C 0 8 L 79:08 B 2 9 L 7:00 C 0 8 L 79:08

(72)発明者 定延 治朗

山口県岩国市日の出町2番1号 帝人株式 会社岩国研究センター内 F ターム(参考) 4F071 AA60 AH19 BA02 BB02 BB08 BC01

4F205 AA40 AC05 AG01 GA07 GB02 GC02 GC07 GE24 GW06 GW21 GW31

4J043 PA02 PA19 QB31 RA64 SA06 SB01 TA22 TB01 UA121 UA122 VA021 VA082 VA102 XA19 XB09 YA06 YA28 YA29 ZA12 ZA31 ZB04 ZB11 4L035 BB11 MD04